



平成 28 年 12 月 2 日

各 位

会 社 名 大成ラミック株式会社
代 表 者 の 代表取締役社長 木村 義成
役 職 氏 名
(コード番号：4994 東証第一部)

問 合 せ 先 取締役管理本部長 長谷部 正
電話番号：0480-97-0224

連結子会社 (Malaysia Packaging Industry Berhad) における 移転に伴う補償金額に関するお知らせ

当社の連結子会社である Malaysia Packaging Industry Berhad (以下「MPIB」という。)において、マレーシアクアラルンプールの Land Administrator より移転補償に関する通知を収受いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 事実の概要

MPIB の保有する敷地が、マレーシア政府が進める高架鉄道計画 (Mass Rapid Transit) の収用対象とされており、この度、マレーシアクアラルンプールの Land Administrator より移転に伴う補償額が以下のとおり通知されました。

2. 補償金額 (予定額)

RM87,548,000 (約 2,215 百万円 25.3 円/RM換算)

上記補償金は、平成 29 年 2 月頃に支払いを受ける予定ですが、現在選定を進めております移転先の土地および建物の取得費用ならびに生産設備等の移転費用に相当額が見込まれており、その全てに充当する予定であります。

3. 今後の見通し

MPIB は 12 月決算であるため、3 月決算である当社とは決算月のずれが生じております。

上記補償金の受け取りは平成 29 年 2 月頃を予定しているため、連結業績への影響は平成 30 年 3 月期を見込んでおり、平成 29 年 3 月期通期の連結業績予想への影響はないものと判断しております。

今後、連結業績に与える影響を慎重に評価し、重要な影響が明らかになった場合には速やかに開示いたします。

以 上